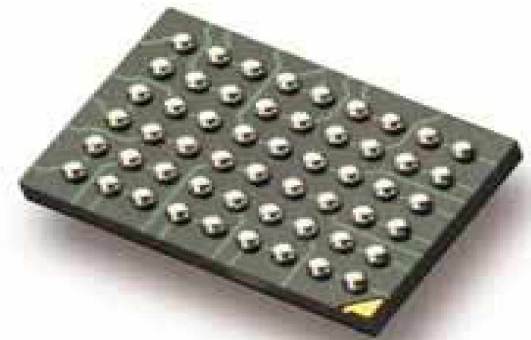


BGA (Ball Grid Array)



- Jedna z najświeższych wersji obudów dużej gęstości, do montażu powierzchniowego
- Rozmieszczenie wyprowadzeń podobne do PGA.

Podstawowe parametry:

- liczba pinów: 16- 2400+
- odstęp między pinami [mm]: 0.65, 0.75, 0.8, 1, 1.27, 1.5
- szerokość obudowy: od 4mm do ok. 50mm
- kształt obudowy: prostokątny lub kwadratowy

BGA - wygląd

